

【景美科技 2026 年 2 月營收新聞稿】

## 景美科技 ( 7899 ) 前 2 月營收年增約 83% 二月出貨天數減少仍逆勢成長 28.6%

2026 年 3 月 9 日 / 新北市

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技 ( 7899 ) 公告，2026 年 2 月合併營收達新台幣 45,255 仟元，較去年同期成長 28.6%，創下歷年二月份單月營收新高。累計 2026 年前二月合併營收約新台幣 108,607 仟元，較去年同期大幅成長約 83%，展現公司在先進製程測試需求帶動下的強勁成長動能。

由於 2026 年農曆春節落在二月份，當月**實際出貨天數僅 14 天**；相較之下，2025 年農曆春節落在一月份，2025 年二月份出貨天數約 20 天。**在今年出貨天數明顯較少的情況下，公司 2026 年二月營收仍較去年同期逆勢成長 28.6%，顯示客戶需求持續強勁，整體營運動能穩健向上。**

景美科技發言人鄭雅文表示，隨著 AI、高效能運算 ( HPC ) 與先進製程持續推進，晶片測試階段的重要性與複雜度同步提升，帶動探針卡相關測試介面需求持續增加，公司在探針卡關鍵結構件與細微鑽孔製程的專業能力，也持續獲得國際客戶信賴。

此外，為因應後續訂單需求，**公司生產團隊於農曆年假期間仍持續加班生產，全力支援客戶交期，並提前備戰 三、四月份出貨需求，以確保產能與交付穩定。**

同時，管理部副總曾韻宜也表示，公司持續擴大人才招聘，並歡迎 在地宜蘭人才加入景美科技行列，共同為台灣半導體產業發展貢獻心力。

景美科技自結營收簡表 (公開資訊觀測站公告營收)： 單位：新台幣仟元；%

年度/月份	2026 年	2025 年	年度增減百分比
2 月	45,255	35,191	增 28.6%
1~2 月	108,607	59,358	增 82.97%

新聞發言人：品牌總經理鄭雅文 [winwin\\_cheng@cmat-tek.com.tw](mailto:winwin_cheng@cmat-tek.com.tw) 0933-888-334

公司簡介：

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 ( 7899.TW ) 於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，專注於半導體先進製程探針卡細微鑽孔與結構件之設計、製造與銷售，實收資本額約新台幣 2.29 億元。景美科技深耕探針卡結構件近 20 年，客戶涵蓋全球最大晶圓代工廠、歐美日韓

全球信賴的半導體測試介面核心專家  
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

探針卡廠及台灣前三大探針卡廠，產品包含晶圓測試(CP)用垂直式探針卡 (VPC) 與微機電探針卡 (MEMS) 之關鍵結構件，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate)、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

景美科技之競爭優勢包括：1.具備完整之探針卡結構件設計與開發能力。2.兼具高強度合金金屬材料、高性能工程塑膠與複合材料之整合實力。3.以高精度組裝工藝有效控制公差累積，確保模組功能性與高度可靠性。4.具備少量多樣高客製化的彈性製造能力。5.以夥伴思維深度融入客戶供應鏈，建立互補協作模式並加速產品認證。



圖說： 景美科技 陳吉良董事長(左) 羅麗文總經理(右)